(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-83055

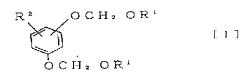
(43)公開日 平成6年(1994)3月25日

7/0	038 004 028	識別記号 5 0 5 5 0 3	庁内整理番号	FI				技術表示箇所
-,-			7352-4M	H 0	1 L	21/ 30	301 F	-
			7352—4M				361 I	-
				審査請求	未請求	請求項の数	7(全 23 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特	顧平5-191999		(71)出	願人	000005821		
						松下電器産業	株式会社	
(22)出願日	平	成5年(1993)7月	16 ⊟			大阪府門真市	大字門真100	6番地
				(71)出	願人	000252300		
(31)優先権主張番	号 特	顧平4-210961				和光純薬工業	株式会社	
(32)優先日	平	4 (1992) 7月15日	1			大阪府大阪市	中央区道修町	「3丁目1番2号
(33)優先権主張国	国 日	本(JP)		(72)発	明者	谷 美幸		
						大阪府門真市	大字門真100	8番地 松下電器
						産業株式会社		
				(72)発	明者	遠藤 政孝		
						大阪府門真市	大字門真100	6番地 松下電器
						産業株式会社		
				(74)代	理人	弁理士 平井	順二	
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 新規なネガ型レジスト材料及びパターン形成方法

(57)【要約】

【構成】アルカリ可溶性樹脂と、下記一般式[I] 【化1】



で示される化合物と、露光により酸を発生する感光性化 合物及びこれらを溶解可能な溶剤を含んでなる成るネガ 型レジスト材料、及びこれを用いたネガ型のパターン形 成方法。

【効果】本発明のレジスト材料を300nm以下の光源、例 えば遠紫外光 (Deep UV) 、例えば Kr Fエキシマレー ザ光(248.4nm)等の露光用レジスト材料として用いた 場合には、極めて高い解像性能を有し、且つ露光から加 熱処理までの時間経過に対して安定したパターン寸法の 維持が可能な、実用的なクォーターミクロンオーダーの 形状の良い微細なパターンが容易に得られる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ可溶性樹脂と、下記一般式

[I]

【化1】

[1]

[式中、 R^1 は炭素数 $1\sim10$ のアルキル基又はアラルキル基を表し、 R^2 は水素原子、水酸基、炭素数 $1\sim5$ のアルコキシ基、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基又はO C H_2 O R^1 (但し、 R^1 は前記と同じ。)を表す。]で示される化合物と、露光により酸を発生する感光性化合物及び

これらを溶解可能な溶剤を含んで成ることを特徴とする 10 ネガ型レジスト材料。

2

【請求項2】 露光により酸を発生する感光性化合物が下記一般式 [II]

【化2】

[11]

[式中、R³及びR⁴は夫々独立して炭素数1~10の直鎖 状、分枝状又は環状のアルキル基、炭素数1~10のハロ

アルキル基又は一般式[III]

【化3】

[111]

【式中、 R^5 及び R^6 は夫々独立して水素原子、炭素数 $1\sim5$ の低級アルキル基(直鎖状、分枝状いずれにても可。)、又は炭素数 $1\sim5$ のハロアルキル基(直鎖状、分枝状いずれにても可。)を表し、pは0又は1以上の整数を表す。}を表す。]で示される化合物である、請

求項1に記載のネガ型レジスト材料。

【請求項3】 露光により酸を発生する感光性化合物が下記一般式 [IV]

【化4】

[[1]

「式中、 R^7 は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、トリフルオロメチル基、フェニル基又はトリル基を表し、 R^8 及び R^9 は夫々独立して水素原子又は炭素数 $1\sim5$ の低級アルキル基(直鎖状、分枝状いずれにても可。)を表し、 R^{10} は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、フェニル基、ハロゲン置換フェニル基、アルキル置換フェニル基、アルコキシ置

換フェニル基又はアルキルチオ置換フェニル基を表す。〕で示される化合物である、請求項1に記載のネガ型レジスト材料。

【請求項4】 露光により酸を発生する感光性化合物が下記一般式[V]

【化5】

[式中、R¹¹ はトリクロルアセチル基、pートルエンスルホニル基、pートリフルオロメチルベンゼンスルホニル基、メタンスルホニル基又はトリフルオロメタンスルホニル基を表し、R¹² 及びR¹³ は夫々独立して水素原子、ハロゲン原子又はニトロ基を表す。]で示される化

合物である、請求項1に記載のネガ型レジスト材料。

【請求項5】 露光により酸を発生する感光性化合物が下記一般式 [VI]

【化6】

[[[]]

[式中、R¹⁴ は炭素数1 ~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表し、R¹⁵ は炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、又はアラルキル基を表す。]で示される化合物である、請求項1に記載のネガ型レジスト材料。

【請求項6】 アルカリ可溶性樹脂1重量に対し、一般式 [I] 示される化合物を $0.01\sim0.5$ 重量、露光により酸を発生する感光性化合物を $0.01\sim0.3$ 重量、及びこれらを溶解可能な溶剤を $1\sim20$ 重量含んで成る、請求項1に記載のネガ型レジスト材料。

【請求項7】 (i)請求項1~5の何れかに記載のネガ型レジスト材料を基板上に 塗布した後、溶剤を蒸発して成膜する工程と、(ii)マスクを介して露光する工程と、(iii)加熱処理する工程と、(iV)アルカリ水溶液で現像する工程と、から成るネガ型のパターン形成方法。

[0001]

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本発明は半導体素子等の製造に於いて用いられるリソグラフィに関する。詳しくは露光エネルギー源として300nm以下の遠紫外光、例えば248.4nmのKrFエキシマレーザ光、電子線又はX線等を用いてネガ型のパターンを形成する際のレジスト材料及びパターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体デバイスの高密度集積化に伴い、微細加工、中でもフォトリソグラィに用いられる露光装置の光源は益々、短波長化し、今ではKrFエキシマレーザ(248.4nm)光が検討されるまでになってきている。しかしながらこの波長に適したネガ型のレジスト材料は未だ満足出来るものが見出されていない。

【0003】例えば、アルカリ可溶性樹脂とビスアジド 化合物より成る従来のレジスト材料をKrFエキシマレーザ光や遠紫外光露光した場合は感度が低く、高感度レジスト材料が要求される遠紫外光、KrFエキシマレーザ光、電子線用途には使用出来ない。又、近年、露光エ 40 ネルギー量を低減させる方法(高感度化)として露光により発生した酸を媒体とする化学増幅型のレジスト材料が提案され[H.Ito等、Polym.Eng.Sci., 23巻, 1012頁(1983年)]、これに関して種々の報告がなされている。即ち、ポリビニルフェノールと酸存在下で架橋する性質を有するメラミン誘導体及び露光により酸を発生す

る感光性化合物(以下、酸発生剤と略記することもあ る。) から成るレジスト材料 (例えば、特開平3-75652 号公報、特開平4-136858号公報、特開平4-107560号公 報、特開平2-120366号公報等)、ポリビニルフェノール と分子内にアジド基を有する酸発生剤から成るレジスト 材料 (特開平2-216153号公報等) 、分子内にメトキシメ チル基やメチロール基を有するポリビニルフェノールと 酸発生剤から成るレジスト材料(例えば、特開平2-1701 65号公報、ドイツ公開特許 4,025,959号等) 等が報告さ れているがいずれもレジスト材料の光透過性不良に起因 して図2の如き逆台形のパターン形状になったり、表層 部分では露光により発生した酸が失活して架橋反応が不 十分となり、その結果、図3の如く表層が丸みを帯びて 良好なパターン形状が得られなかったり、材料によって は露光部から脱落した破片の付着が原因で未露光部に残 渣(スカム)が発生する。又、露光から現像迄の時間経 過につれてパターン寸法が著しく変化する等、実用化に は幾多の問題を抱えている。

[0004]

【発明が解決しようとする問題点】このように化学増幅作用を利用したネガ型レジスト材料は従来のレジスト材料と比べて高感度化されたにもかかわらず、248.4nm付近の光透過性が不十分であるとか、露光により発生した酸が失活し易いとか、経時的にパターン寸法が変化する等の問題点を有し、実用化は難しい。従って、これ等の問題点を改善した実用的な高感度レジスト材料が渇望されている現状にある。

[0005]

【発明の目的】本発明は上記した如き状況に鑑みなされたもので、遠紫外光、KrFエキシマレーザ光等に対し高い透過性を有し、これ等光源による露光や電子線、X線照射に対して高い感度を有し、且つパターン寸法が経時変化せずに精度の高いパターンが得られるネガ型のレジスト材料及びこの材料を用いたパターン形成方法を提供する事を目的とする。

[0006]

【発明の構成】上記目的を達成する為、本発明は下記の 構成より成る。

『(1)アルカリ可溶性樹脂と、一般式[I]

[0007]

【化7】

[1]

るネガ型のパターン形成方法。』

般式[I] 【0011】

【化8】

6

マスクを介して露光する工程と、(iii)加熱処理する工

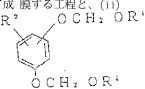
程と、(iV)アルカリ水溶液で現像する工程と、から成

【0010】即ち、本発明者らは上記目的を達成すべく

鋭意研究を重ねた結果、アルカリ可溶性樹脂と、下記一

【0008】 [式中、 R^1 は炭素数 $1\sim100$ アルキル基 又はアラルキル基を表し、 R^2 は水素原子、水酸基、ア ルコキシ基、アルキル基又は OCH_2OR^1 (但し、 R^1 は前記と同じ。)を表す。]で示される化合物と、露光 により酸を発生する感光性化合物及びこれらを溶解可能 な溶剤を含んで成ることを特徴とするネガ型レジスト材 料。

【0009】(2)(i)上記ネガ型レジスト材料を基板上に塗布した後、溶剤を蒸発して成 膜する工程と、(ii)



[1]

【0012】(式中、R¹及びR²は前記と同じ。)で示される化合物と露光により酸を発生する感光性化合物(酸発生剤)とを構成成分として有する化学増幅作用を利用したレジスト材料が該目的を達成し得る事を見出し、本発明を完成するに至った。

【0013】一般式 [I] に於いて、R¹で示される炭素数1~10のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等(直鎖 30 状、分枝状、環状の何れにても可)や1-メチルシクロヘキシル基等が挙げられ、アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、メチルベンジル基、メチルフェネチル基、エチルベンジル基等が挙げ - O - C H₂ - O - R 「

【0016】(R¹は前記と同じ。)で示される官能基、即ちアルコキシメトキシ基又はアラルキルオキシメトキシ基をフェノール性樹脂間の架橋を行う目的で2個以上有する点に最大の特徴を有する。

【0017】一般式 [1]で示される化合物の具体例と 40 しては、例えば1,2-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,2-ビス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン、1,2-ビス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン、1,3-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,3-ビス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン、1,3-ビス(イソプトキシメトキシ)ベンゼン、1,3-ビス(セニーブトキシメトキシ)ベンゼン、1,3-ビス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス

られる。また、R²で示される炭素数1~5のアルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基等(直鎖状、分枝状の何れにても可)が挙げられ、炭素数1~10のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ペプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等(直鎖状、分枝状、環状の何れにても可)や1-メチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

【0014】本発明に係る一般式[I]で示される化合物は、酸存在下で加熱によりフェノール性樹脂と容易に縮合反応し得る一般式[vII]

[0015]

【化9】

[1][]

トキシ)ベンゼン、1,4-ビス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン、1,4-ビス(ベンジルオキシメトキシ)ベンゼン、3,5-ビス(メトキシメトキシ)トルエン、3,5-ビス(イソプロポキシメトキシ)トルエン、3,5-ビス(ケーブトキシメトキシ)トルエン、2,4-ビス(メトキシメトキシ)ー1-ヘキシルベンゼン、2,4-ビス(ストキシメトキシ)ー1-ヘキシルベンゼン、1,2,3-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(イソプトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(イソプトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(シクロヘキシルオキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(シクロヘキシルオキ

シメトキシ)ベンゼン、1,2-ビス(メトキシメトキシ) -3-ヒドロキシベンゼン、1,2,4-トリス(メトキシメト キシ)ベンゼン、1,2,4-トリス(イソプロポキシメトキ シ)ベンゼン、1,2,4-トリス(イソブトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,4-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベン ゼン、1,2,4-トリス(tertーブトキシメトキシ)ベンゼン、1,2,4-トリス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(イソプトキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(sec-ブトキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(te

R, OI

【0020】(式中、 R^2 は前記と同じ。)で示されるフェノール性化合物1モルとこれに対し $2\sim20$ 倍モルの下記一般式 [Ix]

ROCHaX

【0022】(式中、XはC1、Br又はIを表し、R 1 は前記と同じ。)で示されるハロゲン化合物とを、例えば CH_3ONa 、 C_2H_5ONa 、NaH、NaOH、KOH、トリエチルアミン、ピリジン、ピペリジン等の塩基存在下、例えば塩化メチレン、トルエン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、エチルエーテル、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン等の溶剤中で $0\sim100$ $^{\circ}$ $^$



【0025】(式中、 R^1 は前記と同じ。)で示される アセタール化合物とを、例えば触媒量のp-トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、硫酸、リン酸、塩酸、臭 化水素酸、三フッ化ホウ素・エーテラート等の酸触媒存 在下、例えば塩化メチレン、エチルエーテル、アセトン、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン等の溶剤中で 400~100 $\mathbb C$ 、1~24 時間撹拌反応させた後、常法に 従って後処理を行えば本発明に係る一般式 [I] で示される化合物が得られる。

【0026】(c)法

上記一般式 [VIII] で示されるフェノール性化合物1モ

rtーブトキシメトキシ)ベンゼン、1,3,5-トリス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン、1,3-ビス(イソブトキシメトキシ)-5-ヒドロキシベンゼン等が挙げられるが勿論これ等に限定されるものではない。

8

【0018】一般式 [I] で示される化合物は例えば下記 (a) 、(b) 又は (c) の方法により容易に得られる。

(a) 法

下記一般式「vIII]

[0019] 【化10】

[| | | | | |

[0021]

【化11】

20

[XI]

常法に従って後処理を行えば本発明に係る一般式 [I] で示される化合物が得られる。

【0023】(b)法

上記一般式 [vIII] で示されるフェノール性化合物 1 モルとこれに対し 2~20倍モルの下記一般式 [x]

[0024]

【化12】

[X]

ルとこれに対して $2\sim1$ 0 倍モルの塩化アセチル、無水酢酸又は塩化 p-トルエンスルホニルとを、例えばトリエチルアミン、ピリジン、ピペリジン、 CH_3ONa 、 $NaH、NaOH、KOH等の塩基存在下、又は塩基不存在下に、例えば塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、テトラヒドロフラン等の溶剤中、又は無溶剤で<math>0\sim100^{\circ}C$ 、 $1\sim24$ 時間撹拌反応させ、常法に従って後処理する事により下記一般式 [XI]

【0027】 【化13】

[X L]

を表す。)を表す。]で示される化合物、又は下記一般 式「XII]

10

[0029]

【化14】

[XII]

【0028】 [式中、 R^{16} はアセチル基又はp-トルエンスルホニル基を表し、 R^{17} は水素原子、炭素数 $1\sim5$ のアルコキシ基、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基又は R^{16} O (但し、 R^{16} はアセチル基又はp-トルエンスルホニル基

【0030】 (式中、R¹⁶ は前記と同じ。) で示される 10 化合物、又は下記一般式 [XIII]

 R^{18} OR^{16}

【0031】 【化15】

[IIIX]

【0032】(式中、 R^{16} は前記と同じであり、 R^{18} は 水素原子、水酸基、炭素数 $1\sim5$ のアルコキシ基又は炭素数 $1\sim1$ 0のアルキル基を表す。)で示される化合物、又はこれ等の混合物が得られる。次いで上記一般式 [XII]、 [XIII] で示される化合物、又はこ

ROCHaX

【0035】本発明に係るアルカリ可溶性樹脂としてはフェノール性水酸基を有し、アルカリ水溶液に溶解するものであれば何れにても良く、具体的にはノボラック樹脂、ポリビニルフェノール、ポリイソプロペニルフェノール、ポリ(p-tertーブトキシカルボニルオキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-tertーブトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-テトラヒドロピラニルオキシスチレン/p-ヒドロキシスチレ

【0038】 [式中、R³及びR⁴は夫々独立して炭素数 1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、炭素数 1~10のハロアルキル基又は一般式 [III] れ等の混合物 1 モルとこれに対し $1 \sim 2$ 0 倍モルの下記 一般式 [IX]

[0033]

【化16】

[XI]

ン)、ポリ(p-ビニルフェノキシ酢酸 tertーブチル/p-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-ビニルフェノキシ酢酸/p-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-1-エトキシエトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-トリメチルシリルオキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)、(p-1-メトキシー1-メチルエトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)等が挙げられるが、勿論これ等に限定されるものではない。

【0036】本発明で用いられる露光により酸を発生する感光性化合物(酸発生剤)としては、文字通り露光により酸を発生する感光性化合物でパターン形状に悪影響を及ぼさないものであれば何れにても良いが、本発明に於いて特に好ましい酸発生剤としては、例えば下記一般式 [II]、一般式 [I v]、一般式 [v] 又は一般式 [vI] で表される化合物が挙げられる。

[0037]

【化17】

[11]

[0039]

【化18】

【0040】 ${\rm (}$ 式中、 ${\rm R}^5$ 及び ${\rm R}^6$ は夫々独立して水素原子、炭素数 $1\sim5$ の低級アルキル基(直鎖状、分枝状何れにても可。)、又は炭素数 $1\sim5$ のハロアルキル基(直鎖状、分枝状何れにても可。)を表し、 ${\rm p}$ は 0 又は

【0042】 [式中、 R^7 は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、トリフルオロメチル基、フェニル基又はトリル基を表し、 R^8 及び R^9 は夫々独立して水素原子又は炭素数 $1\sim5$ の低級アルキル基(直鎖状、分枝状何れにても可。)を表し、 R^{10} は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、フェニル

自然数を表す。}を表す。] 【0041】 【化19】

基、ハロゲン置換フェニル基、アルキル置換フェニル 基、アルコキシ置換フェニル基又はアルキルチオ置換フェニル基を表す。]

12

【0043】 【化20】

$$R^{11}$$
-O-CH₂-
O₁N R^{13} [V]

【0044】 [式中、R¹¹ はトリクロルアセチル基、p-トルエンスルホニル基、p-トリフルオロメチルベンゼンスルホニル基、メタンスルホニル基又はトリフルオロメタンスルホニル基を表し、R¹² 及びR¹³ は夫々独立して

水素原子、ハロゲン原子又はニトロ基を表す。]

[0045]

【化21】

[17]

【0046】 [式中、 R^{14} は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表し、 R^{15} は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、又はアラルキル基を表す。]

【0047】本発明に於いて好ましい酸発生剤の具体例としては、例えばビス(P-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、1-p-トルエンスルホニルー1-メタンスルホニルジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tertーブチルスルホニル)ジアゾメタン、にス(tertーブチルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニルー1-セーブチルスルホニルジアゾメタン、1-p-トルエンスルホニルー1-シクロヘキシルカルボニルジアゾメタン、2-メチルー2-p-トルエンスルホニルーロピオフェノン、2-メタンスルホニルー2-メチルー(4-メチルチオ)プロピオフェノン、2,4-ジメチルー2-(p-トルエンスルホニル)ペンタンー3-オン、2-(シクロヘキシルカルボニル)ペンタンー3-オン、2-(シクロヘキシルカルボニル)ー2-(p-トルエンスルホニル)プロパン、p-トルエンスルホン酸2-ニトロベンジル、トリクロル酢酸2,6-ジニトロベンジル、p-ト

リフルオロメチルベンゼンスルホン酸2,4-ジニトロベン ジル、1-tert-ブチルスルホニル-1-アセチルジアゾメ タン、1-tertーブチルスルホニルー1-プロパノイルジア ゾメタン、1-tertーブチルスルホニルー1-(2-メチル) プロパノイルジアゾメタン、1-tert-ブチルスルホニル -1- (2,2-ジメチル) プロパノイルジアゾメタン、1-te rtーブチルスルホニルー1-シクロヘキシルカルボニルジ アゾメタン、1-エチルスルホニル-1-シクロヘキシルカ ルボニルジアゾメタン、1-エチルスルホニルー1-(3-フ ェニル)プロパノイルジアゾメタン、1-シクロヘキシル スルホニルー1-(2.2-ジメチル)プロパノイルジアゾメ タン、1-シクロヘキシルスルホニルー1-(2-メチル)プ ロパノイルジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル -1-シクロヘキシルカルボニルジアゾメタン、1-ベンジ ルスルホニルー1-(2-メチル)プロパノイルジアゾメタ ン、1-ベンジルスルホニル-1-シクロヘキシルカルボニ ルジアゾメタン、1-フェニルスルホニルー1-(2-メチ ル) プロパノイルジアゾメタン、1-(p-トルエンスルホ ニル) -1-(2,2-ジメチル) プロパノイルジアゾメタ

ン、1-(4-tertーブチル)フェニルスルホニルー1-シクロヘキシルカルボニルジアゾメタン等が挙げられるがこ

れ等に限定されるものではないことは言うまでもない。 【0048】本発明で用いられる溶剤としては、本発明 に係る樹脂成分と一般式[I]で示される化合物と酸発 生剤の三者を溶解可能なものであれば何れでも良いが、 通常は230~300nm付近に吸収を有しないものがより好 ましく用いられる。具体的にはメチルセロソルブアセテ ート、エチルセロソルブアセテート、プロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコ ールモノエチルエーテルアセテート、乳酸メチル、乳酸 エチル、酢酸2-エトキシエチル、ピルビン酸メチル、ピ ルビン酸エチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メ トキシプロピオン酸エチル、N-メチルー2-ピロリドン、 シクロヘキサノン、3-メチルー3-メトキシブタノール、 酢酸3-メチルー3-メトキシブチル、メトキシブタノー ル、酢酸メトキシブチル、メチルエチルケトン、1,4-ジ オキサン、エチレングリコールモノイソプロピルエーテ ル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル又はジエ チレングリコールジメチルエーテル等が挙げられるが、 勿論これ等に限定されるものではない。

【0049】又、本発明のレジスト材料は通常、本発明に係る樹脂成分、一般式 [I] で示される化合物、酸発生剤及び溶剤を主たる構成成分とするが、必要に応じて染料、ノニオン系又はフッ素系の界面活性剤や漂白剤等を添加しても良い。

【0050】本発明に係るレジスト材料を用いてパターン形成を行うには、例えば以下の如く行えば良い。本発明に係る化合物を含むレジスト材料をシリコンウェハー等の基板の上に厚みが $0.5\sim2\mu$ m程度となるように塗布し、これをオーブン中で $70\sim130$ \mathbb{C} 、 $10\sim30$ 分間、若しくはホットプレート上で $70\sim130$ \mathbb{C} 、 $1\sim2$ 分間プレベークする。次いで、目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざし、300nm以下の遠紫外光を露光量(exposure dose) $1\sim100$ mJ/cm²程度となるように照射し、更にホットプレート上で $70\sim150$ \mathbb{C} 、 $1\sim2$ 分間ベークした後、 $0.1\sim5$ %テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)水溶液等の現像液を用い、 $0.5\sim3$ 分程度、浸漬法、パドル(puddle)法、スプレー法等の常法により現像すれば、基板上に目的のネガ型パターンが形成される。

【0051】本発明に係る樹脂成分と酸発生剤とのネガ型レジスト材料に於ける混合比としては、本発明に係る樹脂成分1重量に対して酸発生剤は0.01~0.3重量、好ましくは0.01~0.1重量付近が挙げられる。又、本発明に係る樹脂成分と一般式[I]で示される化合物とのネガ型レジスト材料に於ける混合比は、混合物としてはアルカリ水溶液に溶解し易い反面、酸の存在下、加熱によってアルカリ水溶液に難溶化するような混合比であれば何れであっても良いが、好ましい範囲としては本発明に

14

係る樹脂成分 1 重量に対して一般式 [I] で示される化合物は $0.01\sim0.5$ 重量、より好ましくは $0.05\sim0.3$ 重量付近が挙げられる。更に、本発明のレジスト材料中の溶剤の量としては、本発明に係る樹脂成分と一般式 [I] で示される化合物と酸発生剤とを溶解した結果、得られるネガ型レジスト材料を基板上に塗布する際に支障をきたさない量であれば特に限定されることなく挙げられるが、通常本発明に係る樹脂成分 1 重量に対して $1\sim20$ 重量、好ましくは $1.5\sim6$ 重量付近が挙げられる。

【0052】本発明に係るパターン形成方法に於いて用いられる現像液としては、レジスト材料に使用する本発明に係る樹脂成分のアルカリ溶液に対する溶解性に応じて、露光部は殆ど溶解させず、未露光部は溶解させるような適当な濃度のアルカリ溶液を選択すれば良く、通常0.01~20%の範囲から選択される。又、使用されるアルカリ溶液としては、例えばTMAH、コリン、トリエタノールアミン等の有機アミン類、例えばNaOH、KOH等の無機アルカリ類を含む溶液が挙げられる。又、これ等現像液には表面ヌレ性の向上を目的として各種の界面活性剤やアルコール類が含有されても良い。

【0053】本発明のレジスト材料に於て用いられるア ルカリ可溶性樹脂及び一般式 [I] で示される化合物 は、共通して248.4nm付近の光透過性が高い。又、本発 明に係る一般式[I]で示される化合物は上記した如く 一般式 [vII] で示される官能基を2個以上有すること に起因して、酸の存在下、加熱により容易にフェノール 性樹脂と架橋反応してこれをアルカリ難溶性にする性質 を有している。更に、酸発生剤として上記一般式[I I] 、 [IV] 、 [V] 又は [VI] で示される化合物を 用いた場合には露光により発生した酸が従来のこの種の レジスト材料に使用されている酸に比して、酸の強さ及 びその移動度が比較的少ない。本発明のレジスト材料を 用いてパターン形成を行った場合には、これらのことが 相俟って、良好な微細パターン形状が得られる。又、露 光後の時間経過に対しても安定したパターン寸法が維持 される。更に、本発明に係るアルカリ可溶性樹脂はフェ ノール性水酸基を有している事に起因してドライエッチ 耐性を有し、且つ基板との密着性にも優れており、しか も、本発明のレジスト材料は樹脂同士が架橋する為、耐 熱性が極めて優れている。

【0054】一般式 [II]、一般式 [Iv]、一般式 [v]及び一般式 [VI]で示される酸発生剤を含んで成る本発明のレジスト材料はKrFエキシマレーザ光はもとより、電子線やX線照射でも酸が発生し、化学増幅作用する事が確認されている。従って、本発明のレジスト材料は化学増幅方法を利用して低露光量の遠紫外光、KrFエキシマレーザ光 (248.4nm) や電子線或いはX線照射法によりパターン形成可能なレジスト材料である

[0055]

15

【作用】本発明の作用について説明すると、先ず、KrFエキシマレーザ光、遠紫外光等で露光された部位は下記式1、式2、式3又は式4で示される光反応に従って「式1]

酸が発生する。 【0056】 【式1】

【0057】 [式2] 10 【式2】

$$CH_{3} \longrightarrow SO_{1} - \stackrel{\cdot}{C} - \stackrel{\cdot}{C} - \stackrel{\cdot}{C} \longrightarrow H$$

$$H_{3} \stackrel{\cdot}{C} \stackrel{\cdot}{O} \longrightarrow G$$

$$CH_{3} \longrightarrow G$$

$$CH_{3} \longrightarrow G$$

$$CH_{4} \longrightarrow G$$

$$CH_{5} \longrightarrow G$$

$$C$$

[0058] [武3] 20 【式3】

[0059]

[式4]

【式4】

$$CH_{3} \xrightarrow{SO_{2}-C-C-C} \xrightarrow{H} \xrightarrow{hp} CH_{3} \xrightarrow{SO_{3}H} CH_{3} \xrightarrow{C} H \xrightarrow{C} H$$

【0060】露光工程に続いて加熱処理すると本発明に係る化合物の特定の官能基(一般式[VII])が酸の作用により近接のフェノール性樹脂と架橋反応してこれを更に高分子化し、アルカリ難溶性となって、現像の際、現像液に溶出しにくくなる。

【0061】特に一般式 [VII] で示される本発明に係る化合物の特定の官能基のR¹が分枝状又は環状のアルキル基の場合、フェノール性樹脂と架橋反応が極めて容易となり、特に好ましい。

【0062】他方、未露光部は酸が発生しない為、加熱処理しても化学変化が起こらず、強いアルカリ可溶性の性質を維持する。この様に本発明のレジスト材料を用いてパターン形成を行った場合には露光部と未露光部の間でアルカリ現像液に対して大きな溶解速度差を生じる。更にレジスト材料の248.4nm付近の光透過性が良好な為、レジスト膜の下部まで化学増幅作用が円滑に進み、その結果、良好なコントラストを有したネガ型のパ50

ターンが形成される。

【0063】以下に実施例及び製造例を挙げて本発明を 更に詳細に説明するが、本発明はこれ等により何等制約 を受けるものではない。

[0064]

【実施例】

40 製造例 1. sec-ブトキシメチルクロライドの合成 75%パラホルムアルデヒド95.1g(2.38モル)と2-ブタ ノール 185.3g(2.50モル)の混合溶液に塩化水素を導入して飽和させ、室温で1時間撹拌した後、静置、分液して下層の油状物を分取し、無水塩化カルシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、濾液を減圧蒸留しbp. 62~67℃ /120mmHg 留分のsec-ブトキシメチルクロライド 200.4 gを無色油状物として得た。

 1 H N M R δ ppm (重クロロホルム):0.89~0.95(3 H,t, CH3 CH2),1.18~1.21(3H,d, CH3 CH),1.50~1.60(2H,m, CH3 CH2),3.70~3.90(1H,m, CH3 CHCH2 CH3),

5.55(2H,s, OCH₂ C1) \circ

【0065】製造例2. イソプロポキシメチルクロライドの合成

製造例 1 の2-ブタノールに代えてイソプロパノール 15 0.2 g(2.50モル)を用い、製造例 1 と同様にして反応及び後処理を行い、濾液を減圧蒸留して $bp.36\sim39^{\circ}C/8$ 0mmllg 留分のイソプロポキシメチルクロライド 190 gを無色油状物として得た。

 1 H N M R δ ppm (重クロロホルム):1.16~1.24(6 H,d, $\underline{\text{CH3}}$ ×2),4.01~4.10(1H,m, $\underline{\text{CH}}$),5.55(2H,s, $\underline{\text{CH2}}$ 10)。

【0066】製造例3. シクロヘキシルオキシメチルクロライドの合成

製造例 1 の2-ブタノールに代えてシクロヘキサノール 2 50.4 g(2.50モル)を用い、製造例 1 と同様にして反応及び後処理を行い、濾液を減圧蒸留してbp.78~81°C / 1 6mmHg 留分のシクロヘキシルオキシメチルクロライド 2 41.5 gを無色油状物として得た。

【0067】製造例4.1,3,5-トリス(メトキシメトキシ) ベンゼンの合成

窒素気流下、水素化ナトリウム (60%含有) 21.2g (0.53モル) をN,N-ジメチルホルムアミド130m1に懸濁し、これに氷水冷却しながら25℃以下でフロログルシン25.3g (0.16モル) のN,N-ジメチルホルムアミド (150m1) 溶液を滴下し、室温で2 時間撹拌した。次いで氷水冷却しながらクロルメチルメチルエーテル51.7g (0.51モル) を25℃以下で滴下し室温で3 時間撹拌反応させた。室温で一夜放置した後、反応液を氷水750m1中に注入し、酢酸エチル(200m1×4)で抽出し、酢酸エチル層を分取、5 %NaOH水溶液洗浄(250m1×4)、水洗(250m1×4)した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾去し、減圧濃縮して得た黄色油状物19gをカラムクロマトグラフィ分離「充填剤:ワコーゲル C

18

-200 (和光純薬工業 (株) 製:商品名)、溶離液:n-ヘキサン/酢酸エチル= $10/1 \rightarrow 5/1 \rightarrow 3/1$ (V/V)] して1,3,5-トリス (メトキシメトキシ) ベンゼン1 1.5g を無色油状物として得た。

¹ H N M R δ p p m (重クロロホルム) :3.46(9H,s, C<u>H3</u> ×3)、5.12(6H,s,C <u>H2</u>×3)、6.42(3H,s,芳香環水素)。 1 R ν cm⁻¹ (neat) :2960,2905,2845,1605。

UV (MeOH) : λ max = 268nm(ε 539), λ = 248nm(ε 18 2).

10 元素分析値(C12 H18 O6)

理論値: C%, 55.81; H%, 7.02 実測値: C%, 55.85; H%, 7.09

【0068】製造例5. 1,3-ビス (メトキシメトキシ) ベンゼンの合成

窒素気流下、水素化ナトリウム (60%含有) 8.8g (0.22モル) をN,N-ジメチルホルムアミド60m1に懸濁させ、これに氷水冷却しながら25℃以下でレゾルシノール11.0g (0.10モル) のN,N-ジメチルホルムアミド (95m1) 溶液を滴下し、室温で1.5時間撹拌した。次いで氷水冷却

ル)を25[°]C以下で滴下し室温で4.5時間撹拌反応させた。室温で一夜放置後、製造例 4 と同様に処理して得た粗油状物12.4 g を減圧蒸留し bp. $112\sim116$ $^{\circ}$ C /5mmHg 留分の1,3-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン 8.0 g を微黄色油状物として得た。

¹ H N M R δ ppm (重クロロホルム):3.52(6 \mathbb{H} ,s,C \mathbb{H} 3 ×2),5.21(4 \mathbb{H} ,s,C \mathbb{H} 2×2),6.76~7.20(4 \mathbb{H} ,m, 芳香環水素)。

【0069】製造例 $6\sim8.1,3$ -ビス(アルコキシメトキシ)ベンゼンの合成

上記製造例 $1 \sim 3$ で得られた各アルコキシメチルクロライドを用いて製造例 5 と同様にして反応及び後処理を行い、相当する1,3-ビス(アルコキシメトキシ)ベンゼンを得た。結果を表 1 に示す。

[0070]

【表1】

19

表 1

製造例	アルコキシ基	外観	¹HNMR δppm (重クロロホルム)
6	イソプロポキシ 基	黄色油状物	1.19~1.21(12H, d, CH ₃ ×4), 3.98~ 4.03(2H, m, CH×2), 5.23(4H, s, CH ₂ × 2), 6.67~7.20(4H, m, 芳香環水素)
7	sec-プトキシ基	黄色油状物	0.83~0.91(6H, t, CH ₃ CH ₂ ×2), 1.13 ~1.17(6H, d, CH ₃ CH×2), 1.43~ 1.59(4H, m, CH ₃ CH ₂ ×2), 3.72~3.79 (2H, m, CH×2), 5.23(4H, s, CH ₂ ×2), 6.65~7.18(4H, m, 芳香環水素)
8	シクロヘキシル オキシ基	黄色油状物	1.17~1.91(20H, m, シクロヘキサン環 CH₂× 10), 3.63~3.71(2H, m, シクロヘキサン環 CH₂ ×2), 5.25(4H, s, CH₂×2), 6.67~ 7.19(4H, m, 芳香環水素)

【0071】製造例9. 1,4-ビス (メトキシメトキシ) ベンゼンの合成

製造例 5 のレゾルシノールに代えてハイドロキノン 8.0 g(73ミリモル)を用い、製造例 5 と同様にして反応及び後処理を行い、得られた粗油状物14 gをカラムクロマトグラフィ分離[充填剤:ワコーゲル C-200;溶離液:n-ヘキサン/塩化メチレン=3/1 (v/v)]して1,4-ビス(メトキシメトキシ)ベンゼン11.5 gを微黄色油状物として得た。

¹ H N M R δ ppm (重クロロホルム):3.45(6H,s,C<u>H3</u> **表 2** ×2),5.10(4H,s,C<u>Hz</u>×2),6.96(4H,s,芳香環水素)。

【0072】製造例10~12. 1,4-ビス (アルコキシメトキシ) ベンゼンの合成

クロルメチルメチルエーテルに代えて上記製造例 $1\sim3$ で得られた各アルコキシメチルクロライドを用い、それ以外は製造例 9 と全く同様にして反応及び後処理を行い、相当する1,4-ビス(アルコキシメトキシ)ベンゼンを得た。結果を表 2 に示す。

【0073】 【表2】

製造例	アルコキシ基	外観	¹ HNMR ðppm (重归标以)
10	イソプロポキシ 基	黄色油状物	1.10~1.25(12H, d, CH ₃ ×4), 4.40~ 4.45(2H, m, CH ×2), 5.20(4H, s, CH ₂ ×2), 6.96(4H, s, 芳香環水素)
11	sec-プトキシ基	黄色油状物	0.80~0.86(6H, t, CH ₃ CH ₂ ×2), 1.13~1.16(6H, d, CH ₃ CH ×2), 1.35~1.60(4H, m, CH ₃ CH ₂ ×2), 3.60~3.80(2H, m, CH ×2),5.18 (4H, s, CH ₂ ×2),6.94(4H, s, 芳香環 水素)
1 2	シクロヘキシル オキシ基	白色結晶 mp. 42.5~ 43.5℃	

(1) フロログルシン16.7g(103.2 ミリモル)をピリジン16.3g(206.4 ミリモル)に溶解し、これに無水酢酸21.1g(206.4 ミリモル)を20~30℃で滴下し、室温で5時間撹拌反応させた。室温で一夜放置後、反応液を水 400m1中に注入し、酢酸エチル(100 m1)で3回抽出し、有機層を水洗(100 m1×5)、次いで無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、減圧濃縮して残渣のアセチル体混合物10.6gを黄色油状物として得た。得られたアセチル体は 1 HNMR測定よりモノ体とジ体の混合物であることが確認された。

【0075】(2)窒素気流下、水素化ナトリウム(60%含有)5.65g(0.14モル)をトルエン55mlに懸濁させ、これに35℃以下で上記(1)で得たアセチル体混合物10.6gのN,N-ジメチルホルムアミド(25ml)溶液を滴下し、室温で2時間撹拌した。次いで製造例2で得たイソプロポキシメチルクロライド15.0g(0.14モル)を25℃以下で滴下し室温で3時間撹拌反応させた。室温で一夜放置後、反応液を氷水200ml中に注入し、塩化メチレン(250 ml×3)で抽出し、有機層を水洗(200 ml×2)し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、減圧濃縮して残渣のエーテル混合物は「HNMR測定から1-イソプロポキシメトキシー3,5-ジアセチルベンゼンと1-アセチルー3,5-ジイソプロポキシメトキシベンゼンの混合物であることが確認された。

【0076】(3)上記(2)で得たエーテル混合物10.1g及び無水炭酸カリウム30gをメタノール120m1に

懸濁させ、室温で 7 時間撹拌反応させた。室温で一夜放置後、反応液を水 100m1中に注入し、酢酸エチル($100m1 \times 3$)抽出し、有機層を水洗($100m1 \times 2$)した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、減圧濃縮して残渣油状物10.2g を得た。この油状物をカラムクロマトグラフィ分離[充填剤:ワコーゲル C-200;溶離液: $n- \wedge +$ サン/酢酸エチル= 1/1 (v/v)]して 3,5- ビス(イソプロポキシメトキシ)フェノール 4.5g を微黄色油状物として得た。

22

【0077】(4)上記(3)で得た3,5-ビス(イソプロポキシメトキシ)フェノール1.20g(4.4 ミリモル)と製造例2で得たイソプロポキシメチルクロライド3.6g(33ミリモル)とを用いて製造例4と同様にして反応及び後処理を行い、1,3,5-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン1.16gを微黄色油状物として得た。

 1 H N M R δ ppm (重クロロホルム):1.15~1.20(18 H,d, CH3 ×6),3.94~4.03(3H,m, CH ×3),5.28(6H,s, CH2 ×3),6.41(3H,s,芳香環水素).

【0078】製造例14~15. 1,3,5-トリス(アル コキシメトキシ)ベンゼンの合成

上記製造例1及び3で得られた各アルコキシメチルクロライドを用いて製造例13と同様にして反応及び後処理を行い、相当する1,3,5-トリス(アルコキシメトキシ)ベンゼンを得た。結果を表3に示す。

[0079]

【表3】

製造例	アルコキシ基	外観	¹ HNMR ðppm (重归标以)
14	sec-プトキシ基	黄色油状物	0.83~0.88(9H, t, CH ₃ CH ₂ ×3), 1.15~1.17(9H, d, CH ₃ ×3),1.43~ 1.56(6H, m, CH ₂ ×3),3.70~3.77 (3H, m, CH ×3),5.20(6H, s, CH ₂ ×3), 6.40(3H, s, 芳香環水素).
1 5	シクロヘキシル オキシ基	黄色油状物	1.17~1.90(30H, m, シクロヘキサン環CLL。× 15), 3.63~3.69(3H, m, シクロヘキサン環 CH ×3), 5.22(6H, s, CH。×3), 6.42(3H, s, 芳香環水素).

【0080】製造例 $16\sim17$. 1,2,4-トリス (アルコキシメトキシ) ベンゼンの合成

製造例13の(1)に於けるフロログルシンに代えて1,2,4-トリヒドロキシベンゼンを用いた以外は実施例13と全く同様にして反応および後処理を行い、1,2,4-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼンを得た。結果を表4に示す。また、製造例13の(1)に於けるフロログルシンに代えて1,2,4-トリヒドロキシベンゼンを用

い、製造例13の(2)及び(4)に於けるイソプロポキシメチルクロライドの代りにクロルメチルメチルエーテルを用いた以外は実施例13と全く同様にして反応及び後処理を行い、1,2,4-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼンを得た。結果を表4に併せて示す。

[0081]

【表4】

表 4

製造例	アルコキシ メトキシ基	外観	¹ HNMR δppm (重分叩标仏)
16	イソプロポキシ メトキシ基	黄色油状物	1.18~1.21(18H, d, CH ₃ ×6), 3.98~ 4.09(3H, m, CH×3), 5.18(2H, s, CH ₂), 5.21(2H, s, CH ₂), 5.27(2H, s, CH ₂), 6.60~7.09(3H, m, 芳香環水素).
17	メトキシ メトキシ基	黄色油状物	3.48(3H, s, OCH ₃), 3.51(6H, s, OCH ₃ ×2), 5.10(2H, s, CH ₂), 5.15(2H, s, CH ₂), 5.21(2H, s, CH ₂), 6.63~ 7.07(3H, m, 芳香環水素).

【0082】製造例18. 1,2,3-トリス (イソプロポキシメトキシ) ベンゼンの合成

製造例13の(1) に於けるフロログルシンに代えてピロガロールを用いた以外は製造例13と全く同様にして 20 反応及び後処理を行い、1,2,3-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼンを黄色油状物として得た。

 1 H N M R δ p p m (重クロロホルム):1.18~1.21 (18 \mathbb{H} ,d,C \mathbb{H} 3 ×6),3.99~4.08(2 \mathbb{H} ,m,C \mathbb{H} 2),4.19~4.2 3(1 \mathbb{H} ,m,C \mathbb{H}),5.18(2 \mathbb{H} ,s,C \mathbb{H} 2),5.31(4 \mathbb{H} ,s,C \mathbb{H} 2),6.84~6.97(3 \mathbb{H} ,m,芳香環水素).

【0083】製造例19. ポリビニルフェノールの合成

(1) p-tertーブトキシスチレン17.6g に触媒量の2,2'ーアゾビスイソブチロニトリルを添加してトルエン溶剤中、窒素気流下、80℃で6時間重合反応させた。反応液を冷却後、メタノール中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、メタノール洗浄、減圧乾燥してポリ(p-tertーブトキシスチレン)15.5gを白色粉末晶として得た。重量平均分子量約10000(GPC測定:ポリスチレン標準)。

【0084】(2)上記(1)で得たポリ(p-tertーブトキシスチレン)15.0gを1,4-ジオキサンに溶解し、濃塩酸10m1を加えて撹拌下、4時間還流反応させた。冷却後、反応液を水中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥してポリビニルフェノール9.7gを白色粉末晶として得た。

【0085】製造例20. ポリ(p-tert-ブトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)の合成 上記(1)で得たポリ(p-tert-ブトキシスチレン)15.0gを1,4-ジオキサンに溶解し、濃塩酸10m1を加えて80~85℃で3時間撹拌反応させた。冷却後、反応液を水中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥してポリ(p-tert-ブトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)9.8gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp-tert-ブトキシスチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比

は H N M R 測定により約1:9 であった。重量平均分子量約9500 (G P C 法:ポリスチレン標準)。

【0086】製造例21 2-シクロヘキシルカルボニル -2- (p-トルエンスルホニル) プロパンの合成

(1)金属マグネシウム(削り状)23.9g(0.98原子)をエチルエーテルに懸濁させ、これに撹拌還流下プロムシクロヘキサン 160g(0.98モル)を滴下し、次いで撹拌下、1時間還流反応させた。冷却後、得られたグリニャール試薬をイソ酪酸クロライド95g(0.89モル)のエチルエーテル溶液に−5~0℃で滴下し、同温度で3時間撹拌反応させた後、室温で一夜放置した。反応液を水中に注入し、分離したエーテル層を分取し、水洗、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾去後、溶剤を減圧下留去し、残渣を減圧蒸留してbp.95~100℃/20mllg留分の1-シクロヘキシルー2-メチルー1-プロパノン50gを微黄色油状物として得た。

「HNMR δ p p m (重クロロホルム):1.06(6H,d, C<u>H3</u> ×2)、1.12~1.87(10H,m,シクロヘキサン環C <u>H2</u> ×5)、2.51(1H,m, シクロヘキサン環 C <u>H</u>)、2.76(1H,m,C <u>H</u>)。

IR $\nu \text{ cm}^{-1} \text{ (neat)} : 1710(C=0)_{\circ}$

【0087】(2)上記(1)で得た1-シクロヘキシルー2-メチルー1-プロパノン47.6g(0.31モル)に塩化スルフリル42g(0.31モル)を25~35℃で滴下した後、50℃で3.5 時間撹拌反応させた。反応液を濃縮後、減圧蒸留してbp.99~105℃/18mmHg留分の2-クロルー1-シクロヘキシルー2-メチルー1-プロパノン30.1gを黄色油状物として得た。

 1 H N M R δ p p m (重クロロホルム):1.18~1.87 (16 \mathbb{H} , m, \mathbb{C} H $_{2}$ ×2 及びシクロヘキサン環 \mathbb{C} H $_{2}$ ×5)、3.13 (1 \mathbb{H} , m, シクロヘキサン環 \mathbb{C} H $_{2}$)。

【0088】(3)上記(2)で得た2-クロルー1-シクロペキシルー2-メチルー1-プロパノン30.0g(0.16モル)のジメチルスルホキシド溶液にp-トルエンスルフィ

ン酸ナトリウム30.0 g(0.17モル)を加え、60℃で20時間撹拌反応させた。反応液を冷水中に注入し、 $0\sim5$ ℃で1 時間撹拌後、析出晶を濾取、水洗、乾燥して得た粗結晶18 g をn-ヘキサンーベンゼン混液より再結晶して2-(シクロヘキシルカルボニル)-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン13.5 g を白色針状晶として得た。mp. 123 \sim 123.5 ℃。

¹ H N M R δ p p m (重クロロホルム) : 1.19~1.91 (16H, m, CH3 ×4及びシクロヘキサン環CH2 ×5)、2.45 (3H, s, CH3 −Ph)、3.25(1H, m, シクロヘキサン環CH)、7.33(2H, d, J=8Hz, 芳香環 3-H, 5-H)。

IR ν cm⁻¹ (KBr) : 1705 (C=0), 1310 $_{\circ}$

【0089】製造例22. ビス(シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタンの合成

(1) アジ化ナトリウム22.5g(0.35モル)を少量の水に溶解させた後、90%含水エタノール130m1で希釈した。次いで10~25℃でp-トルエンスルホニルクロライド60g(0.32モル)のエタノール溶液を滴下し、室温下2.5時間攪拌反応させた。次いで反応液を減圧濃縮し、残渣油状物を数回水洗した後、無水硫酸マグネシウムで乾20燥した。乾燥剤を濾去し、p-トルエンスルホニルアジド50.7gを無色粘稠油状物として得た。

IR $\nu \text{ cm}^{-1}$ (neat) : 2120(CN₂)_o

【0091】(3)水酸化ナトリウム1.7gを60%含水 エタノール70m1に溶解させ、これに上記(2)で得たビス(シクロヘキシルスルホニル)メタン12.1g(0.04モル)を添加した。次いで上記(1)で得たp-トルエンスルホニルアジド8.2g(0.04モル)のエタノール溶液を5~10℃で滴下し、次いで室温で7時間撹拌反応させた。室温で一夜放置後、析出晶を濾取し、エタノール洗浄、乾燥して得た粗結晶11gをアセトニトリルより再結晶してビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン

8.0 gを微黄色プリズム晶として得た。 mp. 130 \sim 131 $^{\circ}$ C。

26

 1 H N M R δ p p m (重クロロホルム) : 1.13~2.25 (20 H , m, シクロヘキサン環C $\underline{\mathrm{Hz}}$ ×10)、3.36~3.52(2 H , m,シクロヘキサン環C Hx 2)。

IR ν cm⁻¹ (KBr) : 2130(CN₂), 1340, 1320_o

【0092】製造例23. p-トルエンスルホン酸 2, 6-ジニトロベンジルの合成

(1) 2,6-ジニトロベンズアルデヒド19.6g (0.1 モル)をメタノール200m1中に懸濁させ15~25℃で水素化ホウ素ナトリウム5.8 gを徐々に添加した後、室温で1時間攪拌反応させた。反応後、溶剤留去し、残渣に水100m1及びクロロホルム100m1を加え、1時間撹拌反応させた後、静置、分液しクロロホルム層を分取、水洗、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾去し、溶剤留去し、残渣の2,6-ジニトロベンジルアルコール15.0gを黄色結晶として得た。mp. 92.5~93.5℃。

¹ H N M R δ p p m (重クロロホルム) : 2.77(1H,t,J=7Hz, 0<u>H</u>)、4.97(2H,d,J=7Hz,C<u>Hz</u>)、7.66(1H,t,J=8Hz,芳香環 4-H)、8.08(2H,t,J=8Hz,芳香環 3-H,5-H)。

【0093】 (2) 上記 (1) で得た2,6-ジニトロベンジルアルコール14.9g (0.075 モル)とp-トルエンスルホニルクロライド15.7g (0.083 モル)をアセトン150m 1に溶解し、これにジシクロヘキシルアミン15gのアセトン溶液を $0\sim10^{\circ}$ で滴下し、次いで室温下4時間撹拌反応させた。反応後、析出晶を濾去し、濾液を濃縮して得た残渣29gを四塩化炭素より再結晶してp-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロベンジル19.8gを淡黄色鱗片状晶として得た。 mp. $98\sim99^{\circ}$

¹ HNMR δ p p m (重クロロホルム) : 2.45(3H,s,C <u>H3</u>)、5.57(2H,s,C<u>H2</u>)、7.34(2H,d,J=8Hz,p-メチルベンゼン環 3-H,5-H)、7.68(1H,t,J=8Hz,ジニトロベンゼン環4-H)、7.72(2H,d,J=8Hz,p-メチルベンゼン環 2-H,6-H)、7.72(2H,d,J=8Hz,ジニトロベンゼン環 3-H,5-H)。

IR ν cm⁻¹ (KBr) : 1360,1170 $_{\circ}$

【0094】製造例24. 2-メチルー2-(p-トルエンスルホニル)プロピオフェノンの合成

イソブチロフェノンを出発原料として用い、製造例 2 1 の(2)及び(3)と同様にして反応及び後処理を行い、粗結晶をメタノールより再結晶して2-メチルー2- (p-h)ルエンスルホニル)プロピオフェノンを白色針状晶として得た。 $mp.64\sim64.5$ $^{\circ}$ 。

 1 H N M R δ p p m (重クロロホルム) : 1.70(6H, s, $^{\text{CH}_3}$ ×2)、2.45(3H, s, $^{\text{CH}_3}$ -Ph)、7.32(2H, d, J=7 Hz, p-メチルベンゼン環 3-H,5-H)、7.44(2H, t, J=7Hz, 芳香環 3-H,5-H)、7.54(1H, t, J=7Hz, 芳香環 4-H)、7.67(2H, d, J=7Hz, p-メチルベンゼン環 2-H,6-H)、7.95(2H, d, J=7Hz, 芳香環 2-H,6-H)。

IR ν cm⁻¹ (KBr) : 1680 (C=0), 1303, 1290 $_{\circ}$

【0095】製造例25. 1-(p-トルエンスルホニ (1, 1) (2, 2- i) (2, 2-合成

(1) 1-ブロモー3,3-ジメチルー2-ブタノン33.3g (0. 19モル) をジメチルスルホキシド330m1に溶解させ、こ れにp-トルエンスルフィン酸ナトリウム34.9g(0.20モ ル)を20~40℃で徐々に添加した後、60~70℃で18時間 撹拌反応させた。室温で一夜放置した後、反応液を冷水 2000m1中に注入し、析出晶を濾取、水洗、乾燥して1-(p-h)ルエンスルホニル) -1-(2,2-ジメチル) プロパ 10ノイルメタン41.6gを白色結晶として得た。 mp. 1

 1 HNMR δ p p m (重クロロホルム) : 1.12(9 \mathbb{H} , s, (CH₃)₃ C₋), 2.45(3H, s, CH₃ -Ph), 4.31(2H, s, C H2)、7.36(2H, d, J=8Hz, 芳香環 3-H,5-H)、7.82(2 H, d, J=8Hz, 芳香環 2-H,6-H)。

IR ν cm⁻¹ (KBr) : 1720(C=0), 1600, 1320.1290 $_{\odot}$

19∼122 ℃。

【0096】(2)上記(1)で得た1-(p-トルエンス ルホニル)-1-(2,2-ジメチル)プロパノイルメタン20 g (0.08モル) を塩化メチレン160m1に溶解し、これに トリエチルアミン9.2g (0.09モル) を5~10℃で滴下

ポリビニルフェノール

1,3,5-トリス (メトキシメトキシ) ベンゼン [製造例 4. の化合物] 0.7 g2-シクロヘキシルカルボニル-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン

ジエチレングリコールジメチルエーテル

【0098】図1を用いて上記レジスト材料を使用した パターン形成方法を説明する。半導体基板等1上に上記 レジスト材料2を回転塗布し、90℃、90秒間ホットプレ ートでソフトベーク後、1.0 μ mの膜厚のレジスト材料 膜を得た(図1 a)。尚、前記基板上には絶縁膜、導電 膜等が形成されている場合が多い。次に248.4nmのKr Fエキシマレーザ光3をマスク4を介して選択的に露光 した(図1b)。そして130℃、90秒間ホットプレート でベーク後、アルカリ現像液(2.38%テトラメチルアン モニウムヒドロキシド水溶液)で60秒間現像することに

し、更に15分間撹拌した。次いでこれに製造例22.の (1) で得たp-トルエンスルホニルアジド18.3g (0.09 モル)を5~10℃で滴下し、室温で7時間撹拌反応させ た。室温で一夜放置後、減圧濃縮し、残渣にエチルエー テル200m1及び酢酸エチル50m1を注入してこれを 溶解 し、5%水酸化カリウム水溶液200m1で1回、飽和食塩 水100m1で1回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾 燥した。乾燥剤を濾別し、溶剤留去して得た粗結晶24g をエタノールより再結晶して1-(p-トルエンスルホニ (1, 1) (2, 2- i) (2, 2-2.6gを黄色鱗片状晶として得た。mp. 120.5 ~121. 5 °C₀

28

¹HNMR δ p p m (重クロロホルム) : 1.17(9H, s, (CH₃)₃ C₋), 2.44(3H, s, CH₃ -Ph), 7.34(2H, d, J =8Hz, 芳香環 3-H,5-H)、7.93(2H, d, J=8Hz, 芳香環 2

IR ν cm⁻¹ (KBr) : 2140(CN₂), 1660(C=0), 1600, 1355, 130

【0097】実施例1. 下記の組成から成るレジスト材 料を調製し、後述する如くしてパターン形成を行った。

[製造例21. の酸発生剤] 0.2g

「製造例19.の重合体]

14.7 g

4.4g

より、レジスト材料2の未露光部のみを溶解除去し、ネ ガ型パターン2aを得た(図1c)。

【0099】得られたネガ型パターンは0.35 µmライン アンドスペースの解像性を有しており、この時の露光量 は約10mJ/cm²であった。又、本レジスト材料を用いて 露光から加熱処理(ベーク)までの時間経過に対するパ ターン変化を測定したが 4 時間経過しても0.35 μ mライ ンアンドスペースが全く問題なく解像された。

【0100】実施例2. 下記の組成から成るレジスト材 料を調製した。

ポリ (p-tertーブトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)

「製造例20.の重合体] 4.5g

1,3,5-トリス (メトキシメトキシ) ベンゼン 0.7g

2-メチル-2-(p-トルエンスルホニル)プロピオフェノン

[製造例24.の酸発生剤] 0.2g

14.6 g

ジエチレングリコールジメチルエーテル

【0101】調製したレジスト材料を用いて実施例1. と同様にしてパターン形成を行った。その結果、実施例 1. と同様、露光量15mJ/cm²で0.40 μ mラインアンド スペースの解像性を有するネガ型パターンを形成出来 た。又、露光から加熱処理まで4時間経過してもパター ン寸法に変化はなかった。

【0102】実施例3~22. 下記表5~表9の各組成 から成るレジスト材料を夫々調製した。

[0103]

【表5】

29

表 5

実施例	ポリ(p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)	4.5g
3	1,3,5-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼン	0.7g
	p-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロベンジル	
	[製造例23.の酸発生剤]	0.3g
	プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート	13.7 g
実施例	ポリピニルフェノール	4.5g
4	1,3,5-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼン	0.5g
	ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン	
	[製造例22.の酸発生剤]	$0.3\mathrm{g}$
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	14.7g
実施例	ポリ(p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)	4.5g
5	1,3,5-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼン	0.5g
	1- (p-トルエンスルホニル) -1- (2, 2-ジメチル)	
	プロパノイルジアゾメタン [製造例25.の酸発生剤]	0.3g
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	14.7 g
実施例	ポリピニルフェノール	4.5g
6	1,2,4-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例17.の化合物]	0.8g
	2-シクロヘキシルカルボニルー2-	
	2	
	p-トルエンスルホニル) プロパン	0.3g

【0104】 【表6】

31

表 6

実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
7	1,3,5-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例13.の化合物]	0.8g
	ビス(シロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン	0.3g
	プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	14.4 g
実施例	ポリ(p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)	4.5g
8	1, 3-ビス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例8.の化合物]	1.2g
	2-メチルー2- (p-トルエンスルホニル) プロピオフェノン	$0.3\mathrm{g}$
	乳酸エチル	14.0g
実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
9	1,4-ピス(sec-プトキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例11.の化合物]	1.5g
	2-シクロヘキシルカルボニルー2-	
	(p-トルエンスルホニル) プロパン	$0.3\mathrm{g}$
	3-メトキシプロピオン酸メチル	13.7 g
実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
10	1, 2, 4-トリス(メトキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例16.の化合物]	0.8g
	p-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロペンジル	0.3g
	ピルビン酸エチル	14.4 g

【表7】

33

表 7

実施例	ポリピニルフェノール	4.5g
11	1,3-ピス(メトキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例 5. の化合物]	1.5g
	1- (p-トルエンスルホニル) -1- (2, 2-ジメチル)	
	プロパノイルジアゾメタン	0.3g
	エチルセロソルブアセテート	13.7 g
実施例	ポリ(p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)	4.5g
12	1, 3-ビス (sec-ブトキシメトキシ) ベンゼン	
	[製造例7. の化合物]	1.5g
	2-メチルー2- (p-トルエンスルホニル) プロピオフェノン	0.3g
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7 g
実施例	ポリピニルフェノール	4.5g
13	1,4-ピス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例10.の化合物]	1.5g
	2-シクロヘキシルカルボニルー2-	
	(p-トルエンスルホニル) プロパン	0.3g
	乳酸エチル	13.7 g
実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
14	1,3,5-トリス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例15.の化合物]	0.8g
	p-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロベンジル	0.3g
1	メチルセロソルブアセテート	14.4 g

[0105]

35

表 8

実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
15	1,3,5-トリス (sec-プトキシメトキシ) ベンゼン	
	[製造例14.の化合物]	0.8g
	ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン	0.3g
	プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	14.4 g
実施例	ポリ(p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)	4.5g
16	1,4-ピス(シクロヘキシルオキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例12.の化合物]	1.2g
	1- (p-トルエンスルホニル) -1- (2, 2-ジメチル)	
	プロパノイルジアゾメタン	0.3g
	エチルセロソルブアセテート	14.0g
実施例	ポリピニルフェノール	4.5g
17	1,3-ピス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例6.の化合物]	1.5g
	p-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロベンジル	0.3g
	メチルセロソルプアセテート	13.7 g
実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
18	1,2,3-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	
	[製造例18.の化合物]	0.8g
	ピス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン	0.3g
	プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	14.4 g

【0106】 【表9】

37

表 9

実施例 19	ポリ (p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン) 1.4-ピス (メトキシメトキシ) ベンゼン	4.5g
15	「製造例9.の化合物	1.2g
	2-シクロヘキシルカルボニルー2-	1.26
	(p-トルエンスルホニル) プロパン	0.3g
	乳酸エチル	14.0g
実施例	ポリ(p-tertープトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)	4.5g
20	1,3,5-トリス (sec-ブトキシメトキシ) ベンゼン	0.8g
	ピス(シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン	0.3g
	プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	14.4 g
実施例	ポリビニルフェノール	4.5g
21	1,2,4-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	0.8g
	2-シクロヘキシルカルボニルー2-	
	(p-トルエンスルホニル) プロパン	0.3g
	乳酸エチル	14.4 g
実施例	ポリピニルフェノール	4.5g
22	1,3,5-トリス(イソプロポキシメトキシ)ベンゼン	0.8g
	1- (p-トルエンスルホニル) -1- (2,2-ジメチル)	
	プロパノイルジアゾメタン	$0.3\mathrm{g}$
	乳酸エチル	14.4 g

【0107】上記組成により調製した各レジスト材料を 【0108】 用いて実施例1. と同様にしてネガ型のパターン形成を 【表10】 行なった。その結果を表10に示す。

表 10

実施例	露光量(mJ/cm²)	解 像 性 能
3	1 2	0. 40μmラインアンドスペース
4	1 5	0.35μmラインアンドスペース
5	1 8	0.35μmラインアンドスペース
6	1 5	0.30μmラインアンドスペース
7	18	0.30μmラインアンドスペース
8	1 2	0. 40μmラインアンドスペース
9	1 2	0. 40μmラインアンドスペース
10	1 5	0. 40μmラインアンドスペース
11	1 5	0. 40μmラインアンドスペース
1 2	1 8	0. 40μmラインアンドスペース
1 3	1 5	0. 40μmラインアンドスペース
1 4	18	0.35μmラインアンドスペース
1 5	1 5	0.30μmラインアンドスペース
1 6	1 5	0.40μmラインアンドスペース
1 7	1 5	0.40μmラインアンドスペース
18	18	0.30μmラインアンドスペース
1 9	1 5	0. 40μmラインアンドスペース
2 0	1 8	0.30μmラインアンドスペース
2 1	1 8	0.30μmラインアンドスペース
2 2	1 5	0.35μmラインアンドスペース

【0109】上記何れの場合に於いても、露光から加熱 処理まで4時間経過してもパターン寸法に変化はなかっ た。

[0110]

【発明の効果】以上述べたことから明らかな如く、本発 30 明のレジスト材料を300nm以下の光源、例えば遠紫外光 (Deep UV)、例えば K r F エキシマレーザ光 (248.4n m)等の露光用レジスト材料として用いた場合には、極めて高い解像性能を有し、且つ露光から加熱処理までの時間経過に対して安定したパターン寸法の維持が可能な、実用的なクォーターミクロンオーダーの形状の良い微細なパターンが容易に得られる。従って本発明は、半導体産業等に於ける超微細パターンの形成にとって大きな価値を有するものである。尚、本発明のレジスト材料は遠紫外光、K r F エキシマレーザ光を利用したパター 40ン形成に特に効果を発揮するが、i線光、電子線、X線等を利用したパターン形成に於いても充分使用が可能で

ある。

[0111]

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明のレジスト材料を用いたネガ型 パターン形成方法の工程断面図である。

【図2】図2はレジスト膜の光透過性不良に起因した逆 台形のパターン形状である。

【図3】図3はレジスト膜表層部での酸失活に起因して 丸みを帯びた不良なパターン形状である。

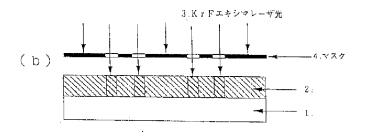
[0112]

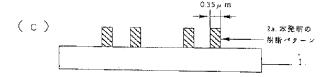
【符号の説明】

1・・・・・基板、2・・・・・本発明のレジスト材料膜、2′及び2″・・・・・従来のレジスト材料膜、3・・・・・KrFエキシマレーザ光、4・・・・マスク、2a・・・・本発明の樹脂パターン、2b及び2c・・・・・従来の樹脂パターン。

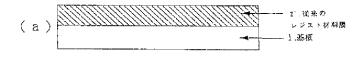
【図1】

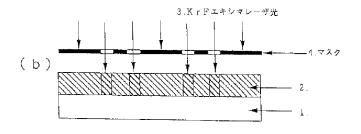




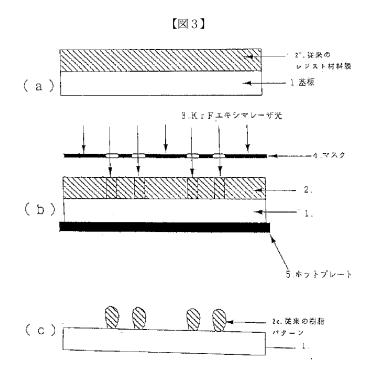


[図2]









フロントページの続き

(51) Int.C1. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G O 3 F	7/30		7124-2H		
	7/38	5 1 1	7124-2H		
H O 1 L	21/027				

(72)発明者 浦野 文良 埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業 株式会社東京研究所内 (72)発明者 安田 高訓 埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業 株式会社東京研究所内